## Тема № 2 " Параметры логических элементов "

Статические параметры логических элементов: входные и выходные напряжения логических 0 и 1; входные и выходные токи логических 0 и 1; пороговые напряжения; логический перепад; статическая помехоустойчивость;

Мощность, потребляемая от источников питания.

Динамические параметры элементов: время задержки распространения сигнала; динамическая помехоустойчивость; динамическая мощность, потребляемая от источника питания; эксплуатационные параметры.

## 2.1. Статические параметры логических элементов

Параметры ЛЭ цифровых интегральных схем разделяются на параметры статического и динамического режимов работы.

К основным параметрам статического режима относятся:

выходные и входные напряжения высокого и низкого уровней

$$U^{1}_{RMX}, U^{1}_{RX}, U^{0}_{RMX}, U^{0}_{RX}$$

Поскольку в цифровых устройствах входы одних ИМС подключаются (в большинстве случаев) непосредственно к выходам других, должны выполняться условия:

$$U_{\text{BMX}}^1 = U_{\text{BX}}^1 = U_{\text{C}}^1$$
;  $U_{\text{BMX}}^0 = U_{\text{BX}}^0 = U_{\text{C}}^0$ ;

выходные и входные токи высокого и низкого уровней

$$I^{1}_{BMX}, I^{1}_{BX}, I^{0}_{BMX}, I^{0}_{BX};$$

токи потребления в состоянии логического 0 и логической 1 на выходе ИМС

$$I^{0}_{\text{ not}}, I^{1}_{\text{ not}};$$

мощность, потребляемая ИМС от источника питания, в состоянии «включено» (логический 0 на выходе ИМС)  $P^0$  и в состоянии «выключено» (логическая 1 на выходе ИМС)  $P^1$ . Если  $P^0 \neq P^1$ , то в технических условиях (ТУ) или в паспорте ИМС приводится среднее значение потребляемой мощности в статическом режиме

$$P_{cp} = (P^0 + P^1)/2.$$

Разность пороговых напряжений

$$U_{\pi} = U^{1}_{\text{вых.пор}} - U^{0}_{\text{вых.пор}}$$

называется логическим перепадом.

Максимально допустимое значение амплитуды потенциальной помехи, не вызывающей сбоя (ложного переключения) в цифровой схеме, называется помехоустойчивостью и определяется выражениями:

$$U_{\ \Pi}^{^{+}}=U_{\ \text{вх.пор}}^{0}-U_{\ \text{вых.пор}}^{0};$$
 
$$U_{\ \Pi}^{^{-}}=U_{\ \text{вых.пор}}^{1}-U_{\ \text{вх.пор}}^{1},$$
 
$$(U_{\ \Pi}^{^{+}}+U_{\ \Pi}^{^{-}})/2=(U_{\ \text{вх.пор}}^{0}-U_{\ \text{вых.пор}}^{0}+U_{\ \text{вых.пор}}^{1}-U_{\ \text{вх.пор}}^{1})/2=(U_{\ \text{л.пор}}^{0}-U_{\ \text{з.н.}}^{0})/2=(U_{\ \text{л.пор}}^{0}-U_{\ \text{з.н.}}^{0})/2,$$
 где  $U_{\ \text{з.н.}}=(U_{\ \text{вх.пор}}^{1}-U_{\ \text{вх.пор}}^{0})$  — ширина зоны неопределенности.

Из уравнений следует, что для увеличения статической хоустойчивости ЛЭ необходимо уменьшать ширину зоны неопределенности Уменьшение увеличивать логический перепад. ширины 30НЫ неопределенности увеличением передаточной достигается крутизны характеристики в режиме переключения. Для увеличения логического перепада необходимо исключить изменение выходного напряжения в режимах «включено» и «выключено», вызываемое изменением входного напряжения. В этом случае напряжение логического перепада будет ограничено только напряжением источника питания:

$$U_{\pi} \leq E_{\pi}$$
.

При сопоставлении передаточных характеристик ЛЭ разных типов часто пользуются не абсолютными значениями статической помехоустойчивости, а их отношениями к минимальному логическому перепаду:

$$K_{\Pi}^{+} = U_{\Pi}^{+} / U_{\Pi}; K_{\Pi}^{-} = U_{\Pi}^{-} / U_{\Pi}.$$

Чем ближе передаточная характеристика к идеальной, тем ближе значения этих коэффициентов к 0,5.

Эффективным способом повышения статической помехоустойчивости ЛЭ является получение гистерезисной передаточной характеристики (рис. 3,а). При этом

$$U_{\Pi}=(U_{\Pi}^{+}+U_{\Pi}^{-})/2=(U_{\text{вх.пор}}^{0}-U_{\Pi}^{0}+U_{\Pi}^{1}-U_{\text{вх.пор}}^{1})/2=(U_{\Pi}-U_{\Gamma})/2,$$
где  $U_{\Gamma}$  – напряжение гистерезиса.

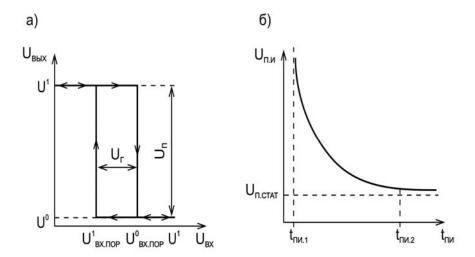


Рис. 1.

На рис. 3,6 показана зависимость допустимой амплитуды импульсной помехи ( $U_{\text{пи}}$ ) от ее длительности ( $t_{\text{п.и}}$ ). При превышении длительности импульсной помехи значения  $t_{\text{п.и2}}$  импульсная помехоустойчивость приближается к статической, а при помехах длительностью  $t_{\text{п.и}} < t_{\text{п.и1}}$  ЛЭ оказывается нечувствительным к их амплитудам.

В ТУ характеристика импульсной помехоустойчивости из-за отсутствия надежных критериев ее оценки при массовом производстве и ее зависимости от условий работы не приводится.

## 2.2. Динамические параметры логических элементов

Параметры, зависящие от времени, называются динамическими. Основными из них являются:

 $t^{1,0}_{\ \ _{3\text{д.p}}}$  – время задержки распространения сигнала при включении ЛЭ ;

 $t^{0,1}_{_{_{_{_{_{_{_{3д,p}}}}}}}}$  – время задержки распространения сигнала при выключении ЛЭ. Часто пользуются усредненным параметром - средним временем задержки ЛЭ, определяемом как

$$t_{3\text{д.р.cp.}} = (t^{1,0}_{3\text{д.p}} + t^{0,1}_{3\text{д.p}})/2;$$

 $t^{1,0}$  — длительность отрицательного фронта (спада) выходного импульса напряжения;

 ${\sf t}^{0,1}$  — длительность положительного фронта (нарастания) импульса выходного напряжения;

 $t_{3д,выкл}$  – время задержки выключения ЛЭ.

Методика определения этих параметров поясняется рис. 4, на котором показаны импульсы на входе и выходе инвертора.

К динамическим параметрам относятся также максимальная рабочая частота  $F_{\text{мах}}$ , при которой сохраняется работоспособность ЛЭ, и динамическая мощность  $P_{\text{дин}}$ . Эта мощность обусловлена расходом энергии источника питания на перезарядку паразитных емкостей, пересчитанных к выходу ЛЭ, при его переключениях из 0 в 1 и из 1 в 0. С ростом частоты значение  $P_{\text{дин}}$  увеличивается.

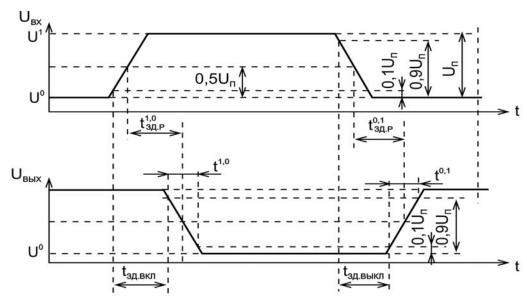


Рис. 2.

Ряд параметров учитывает как статику, так и динамику. Такие параметры называются интегральными. К ним относятся полная потребляемая мощность

$$P_{\text{пот}} = P_{cp} + P_{\text{дин}}$$

и работа или энергия переключения

$$\mathbf{A}_{\text{пер}} = \mathbf{P}_{\text{пот}} \ \mathbf{t}_{_{3\text{д.р.cp.}}}.$$

При заданной технологии и схемотехнике (т. е. при заданном значении  $A_{nep}$ ) можно создавать различные серии ИМС, обладающие либо высоким быстродействием (малое  $t_{3д.p.cp}$ ) и большой потребляемой мощностью, либо низким быстродействием и малой потребляемой мощностью.

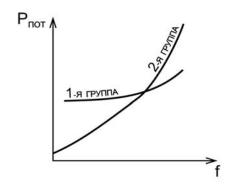


Рис. 3.

Таким образом, увеличение быстродействия ЛЭ при заданной технологии и схемотехнике неизбежно сопровождается увеличением потребляемой мощности.

По соотношению  $P_{cp}$  и  $P_{дин}$  все элементы цифровых интегральных схем (ЦИС) подразделяются на две группы. К первой группе относятся элементы, у которых  $P_{cp} >> P_{дин}$ . У таких элементов в некотором диапазоне частот наблюдается слабая зависимость  $P_{not}$  от частоты (рис. 5). Ко второй группе относятся элементы у которых  $P_{cp} << P_{дин}$ . Для этих элементов зависимость  $P_{not}$  от частоты близка к линейной. Элементы второй группы являются более совершенными, так как у них сведен до минимума расход мощности в статическом режиме (например, в режиме хранения информации).

Энергия переключения характеризует уровень развития технологии, схемотехники и качество ИМС. По мере их совершенствования значение параметра  $A_{\text{пер}}$  (измеряется в пикоджоулях) уменьшается примерно на 1,5 порядка в десятилетие. Для ЛЭ микросхем малой и средней степени интеграции  $A_{\text{пер}} = 1 \dots 10$  пДж, а для ЛЭ в БИС и СБИС  $A_{\text{пер}} = 0,01 \dots 1$  пДж.

Помимо статических, динамических и интегральных параметров элементы ЦИС характеризуются также схемотехническими и конструктивными параметрами:

 ◆ коэффициентом разветвления по выходу К<sub>раз</sub> — максимальным числом единичных нагрузок, которые можно одновременно подключить к выходу элемента. Под единичной нагрузкой подразумевается один вход базового элемента этой же серии. Чем больше значение К<sub>раз</sub>, тем меньшее число ЛЭ потребуется для построения сложного цифрового устройства. Однако с ростом  $K_{pa3}$  снижаются помехоустойчивость и быстродействие. Уменьшение помехоустойчивости ЛЭ на биполярных транзисторах происходит из-за увеличения выходных токов при увеличении числа подключённых нагрузок вследствие снижения уровня напряжения  $U^1$  и повышения уровня напряжения  $U^0$ . Снижение быстродействия обусловлено увеличением ёмкости нагрузки. Поэтому в одной серии микросхем малой, средней и большой степени интеграции содержатся ЛЭ, имеющие  $K_{pa3} = 4 \dots 25$ ;

- ◆ коэффициентом объединения по входу К₀₀, равным числу входов ЛЭ. С увеличением значения этого коэффициента расширяются логические возможности элементов, однако при этом ухудшается их быстродействие. Поэтому число входов большинства ЛЭ не превышает 3 ... 4, а при необходимости увеличения числа входов применяют специальные ЛЭ расширители;
- ◆ типом и габаритами корпуса;
- ◆ количеством выводов корпуса;
- ◆ надежностью, определяемой интенсивностью или частотой отказов

$$\lambda = n/(NT)$$

где: N – общее число элементов, подвергающихся испытанию;

Т – время испытаний;

n — число элементов, вышедших из строя за время испытания. Для современных ИМС  $\lambda = (10^{-7}...10^{-9}) \cdot 4^{-1}$ .

Все параметры ИМС зависят от температуры. Поэтому указывают диапазон температур  $T_{min} \dots T_{max}$ , в пределах которых отклонения параметров от их номинальных значений не превышают допустимые. Обычно  $T=-60 \dots +125$ °C, а для ИМС, предназначенных для работы в менее жестких условиях,  $T=-10 \dots +70$ °C.

К технико-экономическим параметрам относятся: стоимость ИМС; процент выхода годных ИМС при изготовлении; степень интеграции; функциональная сложность, характеризующая число условных логических преобразований, выполняемых ИМС.